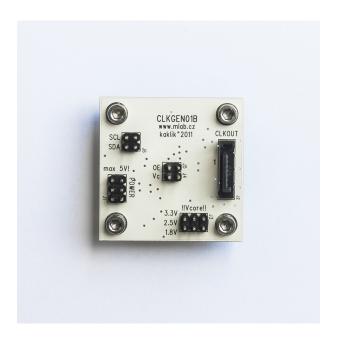
Generátor hodin CLKGEN01B

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 14. září 2016

Abstrakt

Účelem tohoto modulu je poskytnout uživateli dostatečně kvalitní laditelný zdroj frekvenčně stabilního signálu s nízkým šumem vhodného pro konstrukce se špičkovými ADC a obecně v konstrukcích SDR.





Obsah

	Popis konstrukce
	2.1 Zapojení
	2.2 Odrušení
	2.3 Mechanická konstrukce
3	Výroba a testování
	3.0.1 Osazení

1 Technické parametry

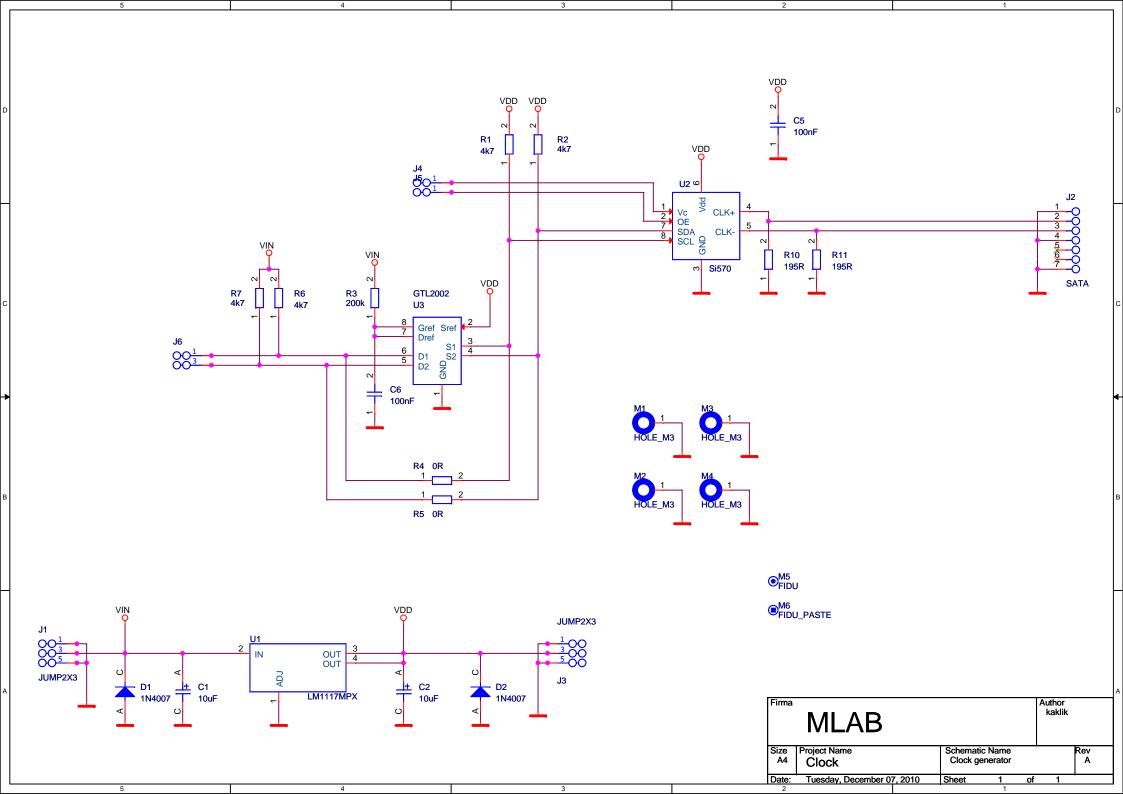
Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájecí napětí POWER	max 5V	160mA
Napájecí napětí Vcore	+1,8V, 2,7V, 3,3V	Záleží na konkrétním typu
		čipu Si5XX
Frekvenční rozsah	10 - 1500 MHz	Záleží na konkrétním typu
		čipu Si5XX, obvykle 10-
		810MHz
Fázový jitter	< 0,3ps	Pro obvody řady Si570

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojení

Zapojení modulu je řešeno tak, aby umožnilo připojení řídícího mikroprocesoru provozovaného na stejném i jiném napájecím napětí vůči čipu Si5XX. V konstrukci je proto využit převodník napěťových úrovní, který může být při jeho absenci přemostěn dvěma nulovými odpory R4 a R5.

V případě provozování modulu na napájecím napětí různém od napájecího napětí Si570 si modul může stabilizovat napájení sám díky lineárnímu stabilizátoru. V takovém případě je ale přesto dát pozor, aby napájení nepřesáhlo dovolené napětí na translátoru, tedy hranici 5V.



Jak je vidět ze zapojení, výstup je předpokládán diferenciální, avšak není problém osadit verzi čipu Si570 s CMOS výstupem.

2.2 Odrušení

Vzhledem k tomu, že modul je ze své podstaty generátorem signálu, je s ním i třeba tak pracovat a dbát na dostatečné odrušení vůči jiným součástem aparatury. Tomuto výrazně pomáhá vhodná volba základní desky, z MLABu nejlépe ALBASE.

2.3 Mechanická konstrukce

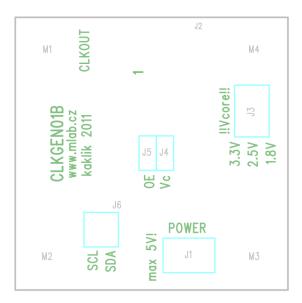
Modul klasicky předpokládá uchycení na čtyřech šroubech, z důvodu vhodného odstínění je vhodné zabezpečit aby všechny šrouby byly vodivě spojeny s podložkou.

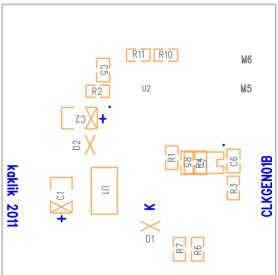
3 Výroba a testování

Modul je z z důvodu zabezpečení kvalitního blokování i na vysokých frekvencích (až 1,5GHz) navržen na dvouvrstvém silně prokoveném plošném spoji. A proto je obtížná jeho amatérská výroba.

3.0.1 Osazení

Modul je možné osadit i ručně, avšak je třeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli elektrostatickým nábojům, neboť čipy Si570 je snadné poškodit. Rozložení součástek je na Obr. 1.





Obrázek 1: Rozložení součástek na plošném spoji.

Odpory R2 a R4 se osazují jen v případě že se neosazuje U3. Seznam součástek je v tabulce 1.

Počet	Označení	Тур	Pouzdro
2	C1,C2	10uF	Elyt-B
2	C5,C6	$100 \mathrm{nF}$	0805
2	D1	M4	SMA
2	D2	$M4^{1}$	SMA
2	J1,J3	JUMP2X3	Pinheader
1	J2	SATA-connector	
2	J4,J5	JUMP2X1	
1	J6	JUMP2X2	
4	R1,R2,R6,R7	4k7	0805
1	R3	200k	0805
2	R4,R5	0R ²	0805
2	R10,R11	$195R^{-3}$	0805
1	U1	LM1117MPX-3V3	SOT-223
1	U2	Si570	5x7 mm
1	U3	GTL2002	SO8

Tabulka 1: Seznam součástek pro všechny varianty osazení plošného spoje.

 $^{^1 \}mathrm{Neosazuje}$ se, má smysl pouze pro napájení přímo z 3.3 V

 $^{^2\}mathrm{Pro}$ 5
V $\mathrm{I}^2\mathrm{C}$ neosazovat pro 3,3 V osazovat. Ve standardu osazována 5 V verze.

 $^{^3 \}rm Neosazuje$ se pro varinatu Si
570 s výstupem LVPECL

3.0.2 Nastavení

Při připojení modulu k napájení generuje frekvenci nastavenou při výrobě v Silicon Labs. Je ale možné zpřesnit generovanou frekvenci. K tomu je nutné zprovoznit komunikaci přes I2C sběrnici.

4 Programové vybavení

V kombinaci s jinými moduly, lze generátor ladit z počítače. Jedním z nejjednodušších řešení je použít modul PIC18F4550v01A a firmware ze zdroje [2] pak lze k ladění použít jakýkoli software pracující s konstrukcí [3], například USBSynth [4].

Reference

- [1] Původní konstrukce Si570 Board http://wb6dhw.com/inactive.html
- [2] PIC emulátor USB syntezátoru od DG8SAQ http://www.qrpradio.org/pub/softrocks/manuals/Sof Group Files 210109/21 9V1AL/02 UBW Emulator/README.txt
- [3] Wideband RF Synthesizer http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml
- [4] USB Synth http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB_Synth3.zip